# MUDANÇAS DA MISORIENTAÇÃO, MICROESTRUTURA E TENSÕES RESIDUAIS APÓS SOLDAGEM

T. Gurova<sup>1</sup>, L.S. Gomes<sup>2</sup>, S.B. Peripolli<sup>2</sup>, G.F.S. Chavez<sup>3</sup>, A.Leontiev<sup>4</sup>, S. Estefen<sup>3</sup> Av. Manoel Caldeira de Alvarenga, 1.203 CEP 23.070-200, Rio de Janeiro-RJ gurova@lts.coppe.ufrj.br <sup>1</sup>UEZO, <sup>2</sup>IST-Solda-SENAI-RJ, <sup>3</sup>LTS-COPPE-UFRJ, <sup>4</sup>IM-UFRJ

### RESUMO

Soldagem é uma das operações amplamente utilizada na indústria e é um dos principais processos tecnológicos na construção naval. Processos metalúrgicos durante soldagem provocam tensões residuais em peças soldadas. Tensões residuais de soldagem podem afetar a vida útil e integridade dos componentes soldados. Recentemente foi observado um efeito de redistribuição das tensões residuais de soldagem num período de até duas semanas após soldagem. Existe hipótese que esta redistribuição das tensões está associada a mudança na microestrutura que ocorre no material após processo de soldagem. Para provar esta hipótese, uma simulação física termo-mecânica (GLEEBLE) dos ciclos térmicos do processo de soldagem foi realizada. Através da técnica de microscopia eletrônica de varredura associada a técnica de difração de elétrons retroespalhados (MEV–EBSD) foram observadas a variação da misorientação e mudanças na microestrutura do material nos primeiros dias após soldagem, acompanhadas de redistribuição das tensões residuais.

Palavras-chave: Soldagem, tensões residuais, misorientação, microestrutura

# INTRODUÇÃO

Soldagem é uma das operações amplamente utilizada na indústria e é um dos principais processos tecnológicos na construção naval. É utilizada em todas as etapas de fabricação do navio, desde a junção das chapas navais, fabricação dos sub-blocos e blocos, até a sua montagem final.

É quase inevitável alteração no estado das tensões mecânicas após a soldagem por causa das tensões residuais de soldagem. Surgimento das tensões residuais de soldagem é um processo complexo que envolve vários fatores. Entre as fontes de tensões residuais de soldagem distinguem a contração no resfriamento de regiões diferentemente aquecidas e plastificadas durante a operação de soldagem, o resfriamento superficial mais intenso e a transformação de fase, sendo assim, o estado das tensões residuais provenientes da soldagem é de natureza complexa.

Recentemente foi observado um efeito de redistribuição das tensões residuais de soldagem, no material depositado e no material base, num intervalo de tempo relativamente curto após o término do processo de soldagem<sup>(1)</sup>. Há hipótese que este fenômeno está associado às mudanças na microestrutura que ocorrem no material após o processo de soldagem<sup>(2)</sup>.

Para provar nossa hipótese, uma simulação física dos ciclos térmicos do processo de soldagem foi realizada utilizando a simulação física termo-mecânica (GLEEBLE). Amostras foram manufaturadas do aço ASTM DH36 amplamente utilizado na industria naval. A finalidade era criar uma área com microestrutura similar a da região intercrítica reaquecida de grão grosseira da área termicamente afetada (IC GGZTA) da solda real de múltiplos passes.

Através da técnica de difração de elétrons retroespalhados (EBSD - Electron Backscatter Difraction), nesta área foram observadas uma variação da misorientação dos contornos dos grãos e mudanças na microestrutura do material nos primeiros dias após soldagem, acompanhada de redistribuição das tensões residuais de soldagem.

### **PROCEDIMENTOS EXPERIMENTAIS E TÉCNICAS UTILIZADAS**

Os ensaios foram realizados com amostras de tamanho 10x10x71 mm manufaturados de aço ASTM DH36. Composição química do aço está apresentada na Tabela 1.

Tabela 1. C	Composição	química do a	aco ASTM DH36

C%	Mn%	Si%	Al%	S%	P%	Nb%	V%	Cr%	Cu%	N%
0.141	1.49	0.179	0.393	0.0102	0.0224	0.0322	0.0429	0.0220	0.0106	0.0071

Simulação física dos ciclos térmicos do processo de soldagem foi realizada utilizando equipamento GLEEBLE 38000. Cada amostra foi rigidamente fixada nas garras do equipamento. A temperatura foi medida com termopar de tipo K soldada no meio da amostra. Simulação dos ciclos térmicos da soldagem com dois passes foi realizada conforme seguinte esquema. Parte central da amostra foi levada à temperatura de 1350 °C, permaneceu com esta durante 0.35 s, foi resfriada até 800 °C em 50 s e depois até 200 °C em 100 s para simular o primeiro passe da solda. Em seguida foi aquecida novamente até 800 °C e resfriada conforme apresentado na Figura 1.

O regime de reaquecimento foi escolhido com propósito de conseguir, após os ciclos térmicos, a estrutura similar da microestrutura da região intercritica reaquecida de grão grosseira da área termicamente afetada (IR GGZTA) da solda real de múltiplos passes, sendo temperatura de pico de reaquecimento no segundo passe do ciclo térmico entre Ac1 = 714°C e Ac3 = 847°C. Os valores Ac1 e Ac3 foram calculados pela formula empírica<sup>(3)</sup>. Microestrutura da área obtida na parte central da amostra é compatível com microestrutura da região intercrítica de grão grosseiro da ZTA da solda de múltiplos passes.

22º CBECiMat - Congresso Brasileiro de Engenharia e Ciência dos Materiais 06 a 10 de Novembro de 2016, Natal, RN, Brasil



Figura 1 - Esquema de simulação dos ciclos térmicos da soldagem em dois passes. PTemp: perfil do ciclo térmico programado; TC1: perfil real

Para serem analisadas através da técnica EBSD, as amostras foram polidas com papel lixa de diferentes graus, pasta de diamante e emulsão sílica. Mapeamento da microestrutura foi realizado utilizando microscópio eletrônico de varredura (MEV) Quanta 450 da FEI com filamento de tungstênio, operado com 20kV e equipado com detector EBSD completamente automatizado E-FLASH da BRUKER.

A análise de EBSD foi realizada através do monitoramento durante uma semana, enquanto a amostra estava permanecendo na mesma posição dentro da câmera de vácuo do MEV. Monitoramento foi realizado durante cinco dias neste período, sempre no mesmo horário. Primeiro monitoramento foi feito duas horas após a simulação do ciclo térmico. Mapeamento foi realizado sobre área 73.62 x 63.55 µm utilizando passo de 0.72 µm e ampliação de 2000x. No processamento dos dados foi utilizado pacote ESPRIT 2.0 da BRUKER. Foram analisados misorientação para cada fase assim com feita identificação das fases cristalinas.

Tensões residuais foram medidas através do método de difração de raios-X utilizando para cada amostra um equipamento portátil RAYSTRESS. Equipamento RAYSTRESS emprega o método de exposição dupla<sup>(1,2)</sup>.

Amostra foi mantida na mesma posição de medição durante todo período de monitoramento. As medições foram realizadas na área localizada no centro da amostra, o que corresponde região IC GGZTA (posição 1) e numa posição a 5 mm do centro (posição 2), Figura 2, simultaneamente, utilizando dois equipamentos RAYSTRESS. As medições começaram duas horas após o termino da simulação com GLEEBLE e continuaram a cada 12 horas durante três semanas.



Figura 2 - Localização das áreas de medição dos valores absolutos da tensão residual na amostra simulada: 1 - região IC GGZTA, 2 - área próxima ao região IC GGZTA. Escala de referencia em mm. Distancia entre as áreas - 5mm

## **RESULTADOS E DISCUSSÕES**

## **TENSÕES RESIDUAIS**

Os gráficos na Figura 3 mostram valores das tensões residuais medidas na superfície das amostras nas posições 1 e 2 para cada dos 21 dias de monitoramento. Sinal "-" indica tensões de compressão. Direção de medição é longitudinal em relação ao comprimento da amostra.



Figura 3 - Variação dos valores absolutos das tensões residuais de soldagem com tempo. Direção da medição longitudinal em relação a amostra. Gráfico com ● indica medições na área 1; gráfico com ■ indica medições na área 2

Observa-se diminuição dos valores da tensão de compressão na área de medição 1 acompanhada pelo crescimento dos valores das tensões de compressão na área de medição 2. Esta variação não é uniforme e sofre oscilações no tempo. Diferença inicial entre os valores nas áreas 1 e 2 é de 20 MPa e a diferença final é de 130 MPa. Estabilização no processo de redistribuição das tensões acontece a partir da segunda semana. Este período de duas semanas normalmente é observado nas medições realizadas nos corpos soldados reais<sup>(1,2)</sup>.

# **MISORIENTAÇÃO**

Figura 4 mostra resultados da distribuição dos ângulos da misorientação nos contornos de grãos durante monitoramento.

Alguns autores observam que há uma relação entre o nível de tensões presentes no material e os ângulos de misorientação. Para baixos ângulos, os corpos de prova com maiores níveis de tensões em módulo apresentam maior porcentagem de misorientação<sup>(4)</sup>. Para altos ângulos, o comportamento observado é o oposto<sup>(5)</sup> ou eles indicam recozimento<sup>(6)</sup>.

#### 22º CBECiMat - Congresso Brasileiro de Engenharia e Ciência dos Materiais 06 a 10 de Novembro de 2016, Natal, RN, Brasil







Figura 4 - Misorientação para baixos ângulos em cinco dias de monitoramento por fases a) austenita retida, fcc; b) bainita superior; c) cementita e d) ferrita, ccc. Legenda: azul - 1-o dia; vermelho - 3-o dia; verde - 5-o dia; roxo - 6-o dia; azul claro - 7-o dia

Nossos resultados mostram porém relação diferente para fases diferentes. Lembra-se que análise microestrutural apresentada foi realizada no ponto que corresponde ao ponto 1 da medição das tensões residuais. Decaimento do valor absoluto da tensão residual (em modulo) medida na direção longitudinal da amostra está acompanhado de diminuição da porcentagem de misorientação para baixos ângulos (< 20°), crescimento da porcentagem de misorientação para ângulos próximos a 40° e sua diminuição para ângulos próximos a 50° para fase bainita. Para fase austenita retida observa-se comportamento oposto da redistribuição da porcentagem de misorientação para ângulos próximos a 40° e ligeiro aumento para ângulos menores que 20°. Para cementita observe-se crescimento da porcentagem de misorientação para os ângulos entre 15° e 35°, assim como, entre 50° e 60° e sua diminuição para os ângulos entre 35° e 50°. As variações na fase ferrita, embora estando presentes, não mostram alguma tendência explicita.

### **FASES**

Tabela 3 apresenta resultados de análise da composição das fases em três dias da primeira semana após a simulação. Observa-se que percentual da ferrita diminui e percentual das outras fases cresce de forma contínua durante toda semana.

Day	Ferrite, ccc	Retained austenite, fcc	Upper bainite	Cementite	Not Indexed
1	96.5	0.400	0.64	0.360	2.10
4	94.7	0.621	0.97	0.639	3.07
7	90.6	0.940	1.81	1.250	5.40

Tabela 3. Aumento 2000X. Distribuição das fases (%)

Maior variação para austenita, bainita e cementita acontece entre o quarto e o último dia do monitoramento, o seja, na segunda parte do período de observação. No total, percentual da ferrita diminui de 96.5% para 90.6%, o que pode ser relacionado com aparecimento das outras fases.

Figura 5 apresenta o mapa da distribuição das fases. Podemos observar surgimento e crescimento das fases de austenita, bainita e cementita.







Figura 5 - Mapa da distribuição das fases. Azul - ferrita, ccc; amarelo - austenita retida, fcc; vermelho - bainita superior; verde - cementita, preto - soluções zero (pontos não indexados)

Observa-se o crescimento do percentual das soluções zero, ou seja, dos pontos na área do escaneamento onde não foi possível classificar (indexar) a fase. Provavelmente, este fato está relacionado ao surgimento da fase martensitica ou da microestrutura dupla fase (constituinte M-A). Segundo observações do Dr. Stuart I. Wright (comunicação pessoal, 2015), a fase martensítica não pode ser indexada utilizando técnica de EBSD, pois esta possui uma estrutura tetragonal de corpo centrado, ligeiramente distorcida e a EBSD não consegue indexar estruturas tetragonais com confiabilidade. Inclusive por isso a martensita não aparece nos resultados da análise.

# CONCLUSÕES

Resultados apresentados acima provam que efeito de redistribuição das tensões residuais, observado após soldagem, está relacionado à mudança na estrutura cristalina de no mínimo na área IC GGZTA, simulada neste trabalho. Esta mudança da microestrutura envolve mudança dos ângulos de misorientação para cada fase e evolução das próprias fases. Destacamos que o fato da microestrutura apresentar mudanças após o processo da soldagem ainda não foi estudado, nem observado na literatura.

### AGRADECIMENTOS

Quarto autor (G.F.S.C.) agradece apoio financeiro da Petrobras S.A. através do programa PRH-03 das bolsas de doutorado. Os autores são gratos ao Dr. Stuart I. Wright da empresa EDAX-TSL (E.U.A.) pelos seus importantes comentários sobre analise de microestrutura utilizando método EBSD. Agradecemos também ao Instituto SENAI de Tecnologia Solda do Rio de Janeiro e a empresa GURTEQ pela disponibilização de uso dos equipamentos GLEEBLE, MEV–EBSD e RAYSTRESS para execução deste trabalho.

## REFERÊNCIAS

1. GUROVA T.; ESTEFEN, S. F.; WERNECK, D.S.; LEONTIEV, A. Welding Stress Relaxation Effect in Butt-Jointed Steel Plates. *Marine Structures*, *29, 211-225, 2012.* 

2. GUROVA T., ESTEFEN, S. F., LEONTIEV, A.; De OLIVEIRA, F. A. L. 2015, Welding Residual Stresses: A Daily History. *Science and Technology of Welding and Joining*, 20, 616-621, 2015.

3. ANDREWS K. W. Empirical Formulae for the Calculation of Some Transformation Temperatures. *Journal of the Iron and Steel Institute*, 721-727, 1965.

4. HAN, J. H.; JEE, K. K.; OH, K. H. Orientation Rotation Behavior During in Situ Tensile Deformation of Polycrystalline 1050 Aluminum Alloy. *International Journal of Mechanical Sciences, 45, 1613–1623, 2003.* 

5. COSTA A. D. S. B.; ABREU H. F. G.; MIRANDA H. C.; COSTA R. C. S.; TEIXEIRA L.; PHILIPOV S. Comparação entre os Níveis de Tensões Residuais e a Engenharia do Contorno de Grão para Tubulações Utilizadas em Sistemas de Hidrodessulfurização *in 4<sup>th</sup> Congress on P&D Oil and Gas, Campinas, Brasil,* 2007.

6. RANJBARNODEH, E.; WEIS, S.; HANKE, S.; FISHER, A. EBSD Characterization of the Effect of Welding Parameters on HAZ of AISI409. *Journal Mining and Metallurgy, 48, 115–121, 2012* 

# MISORIENTATION, MICROSTRUCTURE AND RESIDUAL STRESS CHANGES AFTER WELDING

### ABSTRACT

Welding is widely used in steel manufactured products and is one of the main technological operations in shipbuilding. Metallurgical processes during welding produce residual stresses in different zones of the welded parts. Welding residual stresses, particularly tensile stresses, can significantly impact the reliability and the integrity of the welded components. Our recent works report the effect of residual stress redistribution in a relatively short, up to two weeks, period after the welding procedure. The hypothesis that the observed stress relaxation phenomenon is associated to the microstructure evolution that occur in the material after the end of the welding procedure was proposed. To prove this hypothesis a physical simulation of the influence of the welding thermal cycles on the base metal of ASTM DH36 type steel with GLEEBLE equipment was performed. Using SEM EBSD technique the variation of grain boundary misorientation and changes in the microstructure accompanied by the residual stresses redistribution in the first dais after welding were.

Keywords: welding, microstructure, misorientation, residual stresses